09.12.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月16日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-418526

[ST. 10/C]:

[JP2003-418526]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社村田製作所



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月27日



17



BEST AVAILABLE CO

【書類名】 特許願 【整理番号】 DP030220

【提出日】平成15年12月16日【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】H03H 9/54

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内

【氏名】 神藤 始

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100086597

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮▼崎▲ 主税

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004776 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書 1【物件名】図面 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】9004892

## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

弾性境界波を利用した弾性境界波装置であって、カット角が同じ単結晶基板を用いて構成された複数の弾性境界波素子を備え、各弾性境界波素子が前記単結晶基板と、単結晶基板に積層された固体層と、前記単結晶基板と固体層との境界に設けられた電極とを有し、複数の弾性境界波素子において、少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位と異なっていることを特徴とする、弾性境界波装置。

#### 【請求項2】

前記弾性境界波素子が、弾性境界波フィルタまたは弾性境界波共振子である、請求項1 に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項3】

前記弾性境界波素子が、共振構造を有する、請求項1または2に記載の弾性境界波装置

## 【請求項4】

前記複数の弾性境界波素子が単一の圧電単結晶基板上に構成されていることを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項5】

少なくとも1つの弾性境界波素子の電気機械結合係数が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている、請求項1~4のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

## 【請求項6】

少なくとも1つの弾性境界波素子の帯域幅は、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の 帯域幅と異なっている、請求項1~5のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

## 【請求項7】

前記電極の厚みは、SH型境界波の音速が、前記固体層を伝搬する遅い横波の音速及び 前記圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている、 請求項1~6のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項8】

前記電極のデューティ比は、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるようなデューティ比とされている、請求項1~6のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項9】

前記電極の密度を  $\rho$  (k g / m $^3$ )、電極の膜厚 H ( $\lambda$ )、境界波の波長  $\lambda$  としたとき、H>8261. 744  $\rho^{-1.376}$  とされている、請求項  $1\sim8$  のいずれか 1 項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項10】

 $ho>3745 k g/m^3$ である、請求項9に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項11】

 $33000.39050 
ho^{-1.50232}$  < H <  $88818.90913 
ho^{-1.54998}$  であることを特徴とする、請求項9または10に記載の弾性境界波装置。

## 【請求項12】

前記圧電単結晶基板が $LiNbO_3$ 基板からなり、該 $LiNbO_3$ 基板のオイラー角( $\phi$ ,  $\theta$ ,  $\psi$ )の $\phi$ が-31°~31°の範囲であり、 $\theta$ 及び $\psi$ が、下記の表1の点A1~A13で囲まれた範囲である、請求項<math>1~10いずれか1項に記載の弾性境界波装置。

【表1】

þ- l	1b (°)	θ(°)
点	ψ (°)	0()
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

## 【請求項13】

前記電極が、Au、Ag、Cu、Al、Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnO及びITOからなる群から選択された1種からなる主電極層を備える、請求項1~12のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項14】

前記電極が、主電極層に積層された第2の電極層をさらに備える、請求項13に記載の 弾性境界波装置。

#### 【請求項15】

前記固体層が誘電体からなる、請求項1~14のいずれか1項に記載の弾性境界波装置

## 【請求項16】

前記固体層が、SiO2を主成分とする材料からなる、請求項15に記載の弾性境界波装置。

## 【請求項17】

前記固体層が複数の材料層を積層してなる複数の積層体により構成されている、請求項 1~15のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

## 【請求項18】

前記固体層が、SiO2を主成分とする層と、Siを主成分とする層とを積層した構造を有する、請求項17に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項19】

前記固体層が、Si、Si  $O_2$ 、ガラス、窒化シリコン、炭化シリコン、ZnO、 $Ta_2$   $O_5$ 、チタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミックス、窒化アルミニウム、 $Al_2O_3$ 、Li  $Ta_2O_3$ 及びLi  $NbO_3$ からなる群から選択された少なくとも1種により構成されている、請求項1~15のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

#### 【請求項20】

前記固体層上に密着形成された樹脂層をさらに備える、請求項1~19のいずれか1項 に記載の弾性境界波装置。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】弾性境界波装置

#### 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、弾性境界波を利用した弾性境界波装置に関し、より詳細には、単結晶基板と固体層との境界に電極が配置された構造を有する弾性境界波装置に関する。

#### 【背景技術】

## [0002]

従来、携帯電話用のRFフィルタ及びIFフィルタ、並びにVCO用共振子及びテレビジョン用VIFフィルタなどに、各種弾性表面波装置が用いられている。弾性表面波装置は、媒質表面を伝搬するレイリー波や第1漏洩波などの弾性表面波を利用している。

#### [0003]

弾性表面波は、媒質表面を伝搬するため、媒質の表面状態の変化に敏感である。従って、媒質の弾性表面波伝搬面を保護するために、該伝搬面に臨む空洞を設けたパッケージに弾性表面波素子が気密封止されていた。このような空洞を有するパッケージが用いられていたため、弾性表面波装置のコストは高くならざるを得なかった。また、パッケージの寸法は、弾性表面波素子の寸法よりも大幅に大きくなるため、弾性表面波装置は大きくならざるを得なかった。

#### [0004]

他方、弾性波の中には、上記弾性表面波以外に、固体間の境界を伝搬する弾性境界波が存在する。

#### [0005]

例えば、下記の非特許文献 1 には、126° 回転 Y 板 X 伝搬の L i T a  $O_3$  基板上に I D T が形成されており、I D T と L i T a  $O_3$  基板上に S i  $O_2$  膜が所定の厚みに形成されている弾性境界波装置が開示されている。ここでは、ストンリー波と称されている S V + P 型の弾性境界波が伝搬することが示されている。なお、非特許文献 1 では、上記 S i O 2 膜の膜厚を 1 . O  $\lambda$  ( $\lambda$  は弾性境界波の波長)とした場合、電気機械結合係数は 2 %になることが示されている。

#### [0006]

弾性境界波は、固体間の境界部分にエネルギーが集中した状態で伝搬する。従って、上記LiTaO3基板の底面及びSiO2膜の表面にはエネルギーがほとんど存在しないため、基板や薄膜の表面状態の変化により特性が変化しない。従って、空洞形成パッケージを省略することができ、弾性波装置のサイズを低減することができる。

#### [0007]

【非特許文献 1】「Piezoelectric Acoustic Boundary Waves Propagating Along the Interface Between SiO2 and LiTaO3」IEEE Trans. Sonics and ultrason., VOL. SU-25, No. 6, 1978 IEEE

【非特許文献 2】「Si/Si02/LiNb03構造を伝搬する高圧電性境界波」(第26回EM シンポジウム,H9年5月,pp53-58)

【非特許文献 3】 「圧電性 S H タイプ境界波に関する検討」電子情報通信学会技術研究報告 VOL. 96, NO. 249 (US96 45-53) PAGE. 21-26 1966

【特許文献1】特開平10-84247号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0008]

弾性境界波装置では、電気機械結合係数が大きいこと、伝搬損失、パワーフロー角及び 周波数温度係数が小さいことが求められる。弾性境界波の伝搬に伴う損失、すなわち、伝 搬損失は、境界波フィルタの挿入損失を劣化させたり、境界波共振子の共振抵抗や共振周 波数におけるインピーダンスと反共振周波数におけるインピーダンスのインピーダンス比 を劣化させたりする。従って、伝搬損失は小さいほど望ましい。

#### [0009]

パワーフロー角は、境界波の位相速度の方向と、境界波のエネルギーが進む群速度の方向の違いを表す角度である。パワーフロー角が大きい場合、IDTをパワーフロー角に合わせて傾斜した状態に配置する必要がある。従って、電極設計が煩雑となる。また、角度ずれによる損失が発生し易くなる。

#### [0010]

さらに、温度により境界波装置の動作周波数が変化すると、境界波フィルタの場合には、実用可能な通過帯域や阻止帯域が減少する。共振子の場合には、上記温度による動作周波数の変化は、発振回路を構成した場合の異常発振の原因となる。そのため、1℃あたりの周波数変化量TCFは小さいほど望ましい。

## [0011]

例えば、境界波を送受信する送信用 I D T と受信用 I D T とが設けられている領域の伝搬方向外側に反射器を配置することにより、低損失の共振器型フィルタを構成することができる。この共振器型フィルタの帯域幅は、境界波の電気機械結合係数に依存する。電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  が大きければ広帯域のフィルタを得ることができ、小さければ狭帯域なフィルタとなる。従って、境界波装置に用いられる境界波の電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  は、用途に応じて適切な値とすることが必要である。携帯電話の  $\mathbf{R}$  F フィルタなどを構成するには、電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  は 5 %以上であることが求められる。

## [0012]

しかしながら、上記非特許文献1に示されているストンリー波を用いた弾性境界波装置では、電気機械結合係数は2%と小さかった。

#### [0013]

#### [0014]

なお、SH型境界波では、上記の非特許文献3に記載のように、等方体/BGSW基板において、等方体とBGSW基板の横波音速が近く、かつ密度比が小さく、さらに圧電性が強い条件を満たすことにより、SH型の境界波が得られることが示されている。

#### [0015]

本発明の目的は、上述した従来技術の現状に鑑み、SH型境界波による主応答の電気機械結合係数が大きく、伝搬損失及びパワーフロー角が小さく、かつ主応答近傍のストンリー波によるスプリアスが小さい弾性境界波装置を提供することにある。

#### [0016]

本発明の他の目的は、SH型境界波による主応答の電気機械結合係数を容易に調整することができる弾性境界波装置を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0017]

本発明によれば、弾性境界波を利用した弾性境界波装置であって、カット角が同じ単結晶基板を用いて構成された複数の弾性境界波素子を備え、各弾性境界波素子が前記単結晶基板と、単結晶基板に積層された固体層と、前記単結晶基板と固体層との境界に設けられた電極とを有し、複数の弾性境界波素子において、少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位と異なっていることを特徴とする、弾性境界波装置が提供される。

## [0018]

本発明において、上記弾性境界波素子としては、特に限定されないが、例えば弾性境界波フィルタまたは弾性境界波共振子で構成される。

### [0019]

本発明に係る弾性境界波装置では、好ましくは、弾性境界波素子が、共振構造を有する

#### [0020]

本発明に係る弾性境界波装置のある特定の局面では、前記複数の弾性境界波素子が単一の圧電単結晶基板上に構成されている。

#### [0021]

本発明に係る弾性境界波装置の他の特定の局面では、少なくとも1つの弾性境界波素子の電気機械結合係数が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている。

#### [0022]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、少なくとも1つの弾性境界 波素子の帯域幅が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の帯域幅と異なっている。

#### [0023]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記電極の厚みは、SH型境界波の音速が、前記固体層を伝搬する遅い横波の音速及び前記圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている。

#### [0024]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記電極のデューティ比は、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるようなデューティ比とされている。

## [0025]

本発明においては、好ましくは、前記電極の密度を  $\rho$  (kg/m³)、電極の膜厚H( $\lambda$ )、境界波の波長  $\lambda$  としたとき、H > 8 2 6 1. 7 4 4  $\rho^{-1.376}$  とされている。また、より好ましくは、 $\rho$  > 3 7 4 5 kg/m³ である。さらに好ましくは、3 3 0 0 0 . 3 9 0 5 0  $\rho^{-1.50232}$  < H < 8 8 8 1 8 . 9 0 9 1 3  $\rho^{-1.54998}$  である。

#### [0026]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記圧電単結晶基板がLi N b O 3 基板からなり、該Li N b O 3 基板のオイラー角 ( $\phi$ ,  $\theta$ ,  $\phi$ ) の  $\phi$  が -31 ~ 31 の範囲であり、 $\theta$  及び  $\phi$  が、下記の表 1 の点 1 ~ 1 の 1 で囲まれた範囲である。

#### [0027]

## 【表1】

点	ψ (°)	θ (°)
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

#### [0028]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記電極が、Au、Ag、Cu、Al、Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnO及びITOからなる群から選択された1種からなる主電極層を備えられる。

#### [0029]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに限定的なある局面では、前記電極が、主電極層に積層された第2の電極層をさらに備えられる。

## [0030]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が誘電体からなる。好ましくは、上記固体層は、SiO2を主成分とする材料からなる。

## [0031]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記固体層が複数の材料層を積層してなる複数の積層体により構成されている。

#### [0032]

また、本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が、SiO2を主成分とする層と、Siを主成分とする層とを積層した構造を有する。

## [0033]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が、Si Si  $O_2$ 、ガラス、窒化シリコン、炭化シリコン、ZnO、 $Ta_2O_5$ 、チタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミックス、窒化アルミニウム、 $Al_2O_3$ 、 $LiTaO_3$ 及び $LiNbO_3$ からなる群から選択された少なくとも1種により構成されている。

#### [0034]

本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層上に密着形成された樹脂層がさらに備えられる。

#### 【発明の効果】

#### [0035]

本発明に係る弾性境界波装置では、カット角が同じ単結晶基板を用いて複数の弾性境界波素子が構成されており、各弾性境界波素子が、単結晶基板と、固体層と、単結晶基板と固体層との境界に設けられた電極を有し、複数の弾性境界波素子において、少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方向が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位が異なっているでは、弾性境界波の伝搬方位が異なっている複数の弾性境界波素子を用いて広帯域のフィルタ特性や、狭帯域のフィルタ特性など、様々な帯域特性を得る弾性境界波装置を容易に提供することが可能となる。

## [0036]

上記弾性境界波素子が、弾性境界波フィルタまたは弾性境界波共振子である場合には、 本発明に従って、様々な帯域特性を有する弾性境界波フィルタ及び弾性境界波共振子を提 供することができる。

#### [0037]

本発明において、弾性境界波の伝搬方位を変えることにより、例えば、電気機械結合係数を調節できるので、共振構造を持たないトランスバーサル型フィルタの場合には、挿入損失を可変できる。さらに、共振構造を持つ、弾性境界波共振子やラダー型フィルタ、縦結合多重モード型弾性境界波フィルタ等においては、共振子の場合は共振周波数と反共振周波数の周波数間隔を電気機械結合係数に比例して調整でき、前記共振子を利用したラダー型フィルタや縦結合多重モード型弾性境界波フィルタは、電気機械結合係数に比例して通過帯域を調整できる。

#### [0038]

本発明において、複数の弾性境界波素子が単一の圧電単結晶基板上に構成されている場合には、本発明に従って、様々な帯域特性を有する弾性境界波装置を、1つのチップ部品として構成することが可能となる。

## [0039]

本発明において、少なくとも1つの弾性境界波素子の電気機械結合係数は、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている場合には、弾性境界波素子の電気機械結合係数を異ならせることにより、様々な帯域幅を容易に実現することができる。

## [0040]

少なくとも1つの弾性境界波素子の帯域幅が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の 帯域幅と異なっている場合には、帯域幅の組み合わせ方により、様々な帯域特性を得るこ とができる。

## [0041]

本発明において、電極の厚みが、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている場合には、本発明に従ってSH型の境界波を利用した弾性境界波装置を提供することができる。

#### [0042]

電極のデューティ比が、SH型の境界波音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び 圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるように選択されている場合には 、本発明に従って、SH型の境界波を利用した弾性境界波装置を確実に提供することがで きる。

## 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0043]

以下、本発明の具体的な実施形態を説明することにより、本発明を明らかにする。

#### [0044]

2つの固体層間に弾性境界波を伝搬させるには、固体層間に境界波のエネルギーが集中する条件を満たす必要がある。その場合、前述したように、等方体と、BGSW基板の横波音速が近く、かつ密度比が小さく、さらに圧電性が強い材料を選択する方法が前述した非特許文献3に開示されている。

#### [0045]

ところで、一般に、高速の領域と、低速の領域とが存在する場合、波動は音速の遅い部分に集中して伝搬する。そこで、本願発明者は、2つの固体層間に配置された電極材料として、密度が大きく、低音速であるAuなどの金属からなる材料を利用し、電極の厚みを増加させることにより、固体層間を伝搬する境界波の音速を低音速化すれば、固体層間へのエネルギー集中条件を満たし得ることを見出し、本発明をなすに至った。

#### [0046]

従来、固体内を伝搬するバルク波には、縦波と、速い横波と、遅い横波の3種類があることが知られており、それぞれ、P波、SH波、SV波と呼ばれている。なお、SH波とSV波のいずれが遅い横波になるかは、基体の異方性によって変わる。これら3種類のバルク波のうち、もっとも低音速のバルク波が、遅い横波である。なお、SiO2のように固体が等方体の場合には、横波は1種のみ伝搬するので、この横波が遅い横波となる。

## [0047]

他方、圧電基板などの異方性基体を伝搬する弾性境界波では、大抵の場合には、P波、SH波及びSV波の3つの変位成分が結合しながら伝搬し、主要成分により弾性境界波の種類が分類される。例えば、上記ストンリー波は、P波とSV波とが主体の弾性境界波であり、SH型境界波は、SH成分が主体である弾性境界波である。なお、条件によっては、SH波成分や、P波もしくはSV波成分が結合せずに伝搬することもある。

## [0048]

弾性境界波では、上記3つの変位成分が結合しながら伝搬するため、例えば、SH波よりも高音速の弾性境界波では、SH成分とSV成分とが漏洩し、SV波よりも高音速の弾性境界波では、SV成分が漏洩することとなる。この漏洩成分が、境界波の伝搬損失の原因となる。

#### [0049]

従って、上記 2 つの固体層の双方の遅い横波の音速よりも SH型境界波の音速を低速化することにより、 SH型境界波のエネルギーを、 2 つの固体層間に配置された電極付近に集中させることができ、伝搬損失ゼロの条件を得ることができる。そして、少なくとも一方の固体を圧電体、もう一方の固体を圧電体を含む誘電体とすることにより、固体層間に配置された電極により、 SH型境界波を励振することができる。電極は、例えば、「弾性表面波工学」柴山幹夫、電子情報通信学会、第 5 7  $\sim$  5 8  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

### [0050]

また、IDTやグレーティング反射器の場合には、電極の厚みを厚くして遅い横波の音速と境界波の音速を近接させた状態で、IDTやグレーティング反射器を構成するストリップ配置周期に対するストリップ線幅の比、すなわち、デューティ比を増大させることにより、遅い横波の音速よりも、SH型境界波の音速を低速化することができる。

## [0051]

図1(a)及び(b)は、本発明の一実施形態に係る弾性境界波装置を説明するための図であり、図1(a)は、電極構造を示す模式的平面図、(b)は、(a)のA-A線に沿う部分を略図的に示す正面断面図である。

#### [0052]

図1 (a) に示すように、弾性境界波装置1では、第1,第2の弾性境界波素子2,3 を構成するために、電極構造が形成されている。

#### [0053]

また、図1 (b) に示すように、弾性境界波装置1では、板状の単結晶基板4の上面に、固体層5が積層されており、上記電極構造は、単結晶基板4と固体層5との境界に配置されている。

#### [0054]

より具体的には、単結晶基板 4 は、本実施形態では、圧電単結晶としての Y 板 X 伝搬、オイラー角で(0°, 90°, 0°) の L i N b  $O_3$  基板により構成されている。また、固体層 5 は、誘電体としての S i  $O_2$  からなる。 S i  $O_2$  により固体層 5 が形成されているため、固体層 5 は薄膜形成法により容易に形成され得る。また、S i  $O_2$  は、L i N b  $O_3$  の周波数の温度係数 T C F を打ち消すための温度係数 T C F を有する。従って、S i  $O_2$ 

からなる固体層を用いることにより、温度特性の改善が図られる。

## [0055]

また、弾性境界波素子2の電極構造は、インターデジタル電極6と、インターデジタル電極6の弾性境界波伝搬方向両側に配置された反射器7,8とを有する。インターデジタル電極6は、互いに間挿し合う複数の電極指を有し、グレーティング反射器7,8は、両端で短絡された複数の電極指をそれぞれ有する。すなわち、弾性境界波素子2は、1ポート型共振子である。

#### [0056]

第2の弾性境界波素子3もまた、1ポート型共振子であり、インターデジタル電極9と、反射器10,11とを有する。

## [0057]

上記第1,第2の弾性境界波素子2,3は、圧電単結晶基板4と固体層5との間に、上記電極構造を形成することにより、構成されている。すなわち、本実施形態では、複数の弾性境界波素子2,3は、同一の圧電単結晶基板4を用いて構成されている。もっとも、本発明において、複数の弾性境界波素子は、異なる圧電単結晶基板を用いて構成されていてもよい。

## [0058]

上記電極構造は、適宜の金属材料により構成され得る。本実施形態では、電極構造は、 Auにより構成されている。

#### [0059]

また、本実施形態の弾性境界波装置 1 の特徴は、第 1 の弾性境界波素子 2 と第 2 の弾性境界波素子 3 とにおいて、弾性境界波の伝搬方向が異なっていることにある。すなわち、第 1 の弾性境界波素子 2 における弾性境界波伝搬方向 X 1 は、第 2 の弾性境界波素子 3 における弾性境界波伝搬方向 X 1 は、第 2 の弾性境界波伝搬方向 X 2 と異なっている。図 1 (a) に示すように、伝搬方向 X 2 は、伝搬方向 X 1 に対して角度 B をなすように弾性境界波素子 B の原理及び作用効果を以下のより具体的な実験例により明らかにする。

## [0060]

## [実験例1]

オイラー角( $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $0^\circ$ )の $LiNbO_3$ 基板からなる単結晶基板と、 $SiO_2$ からなる固体層との間に、密度の異なる複数種の電極材料からなる電極を構成した場合の電極膜厚 $H/\lambda$ (但し、Hは厚み、 $\lambda$ はSH型境界波の波長を示す)と、境界波の音速、伝搬損失  $\alpha$ 、電気機械結合係数  $k^2$ (%)、周波数温度係数TCF(ppm/C)、及びパワーフロー角(PFA)との関係を、それぞれ図 2 ~図 6 に示す。

## [0061]

図2~図6の結果は、文献「A method for estimating optimal cuts and propagation directions for excitation and propagation directions for excitation of piezoele ctric surface waves」(J. J. Campbell and W. R. Jones, IEEE Trans. Sonics and Ultrason., Vol. SU-15(1968)pp. 209-217)に開示された手法に基づき計算により求めたものである。

## [0062]

なお、開放境界の場合には、 $SiO_2$ とAu、Auと $LiNbO_3$ の各境界における変位、電位、電東密度の法線成分及び上下方向の応力が連続であり、 $SiO_2$ と $LiNbO_3$ の厚さを無限とし、Auの比誘電率を1として、音速と伝搬損失とを求めた。また、短絡境界の場合には、 $SiO_2$ とAu及びAuと $LiNbO_3$ の各境界における電位を0とした。また、電気機械結合係数 $k^2$ は、下記の式(1)により求めた。

#### [0063]

 $k^2 = 2 \times |V f - V| / V f \qquad \dots ; \tag{1}$ 

なお、Vfは開放境界の音速を示す。

## [0064]

周波数温度係数TCFは、20℃、25℃及び30℃における位相速度Vから、式(2) により求めた。

[0065]

 $TCF = V^{-1}$  (25℃) ×[(V (30℃) -V (20℃)) /10℃] - αs 式(2)

ここで、αsは境界波伝搬方向におけるLiNbO3基板の線膨張係数である。

[0066]

また、任意のオイラー角( $\phi$ ,  $\theta$ ,  $\psi$ )におけるパワーフロー角 P F A は、 $\psi$  = 0.5° における位相速度 V より、式(3)により求めた。

[0067]

PFA=tan<sup>-1</sup>[V<sup>-1</sup>( $\psi$ ) × (V( $\psi$ +0.5°)-V( $\psi$ -0.5°))] …式(3)

Y板X伝搬のLiNbO3における縦波、速い横波及び遅い横波の音速は、それぞれ、6547、4752及び4031m/秒である。他方、SiO2の縦波、及び遅い横波の音速は、5960及び3757m/秒である。

[0068]

図2及び図3によれば、いずれの電極材料においても、SH型境界波の音速は、上記縦波、速い横波及び遅い横波のうちもっとも遅い速度である3757m/秒以下となる膜厚において、SH型境界波の伝搬損失αは0となることがわかる。

[0069]

図7は、電極材料の密度 $\rho$ と、SH型境界波の伝搬損失が0となる電極膜厚Hとの関係を示す図である。図7から明らかなように、下記の式(4)の条件を満たすことにより、伝搬損失 $\alpha$ が0のSH型境界波の得られることがわかる。

[0070]

H (λ) > 8 2 6 1. 7 4 4  $\rho^{-1.376}$  …式 (4)

また、この種の弾性境界波装置を製造する場合、 $LiNbO_3$ などの圧電基板上に、リフトオフやドライエッチングなどのフォトリソグラフィー工法により、IDTなどの電極が形成され、該電極上にスパッタや蒸着もしくはCVDなどの堆積法による工法による $SiO_2$ などからなる誘電体膜が形成される。このため、IDTの厚みに起因する凹凸により、誘電体膜が斜めに成長したり、膜質の不均一性が生じ、それによって弾性境界波装置の特性が劣化するおそれがある。このような特性の劣化を避けるには、電極の厚みはできるだけ薄いことが望ましい。

[0071]

本願発明者等の検討によれば、IDTなどの電極材料の膜厚Hが $0.1\lambda$ 以上となると、その凹凸により、品質の良好な誘電体薄膜の形成が極めて困難となるため、電極膜厚Hは $0.1\lambda$ 以下とすることが望ましい。よって、図7から、密度 $\rho$ が3745kg/m $^3$ 以上の電極材料を用いれば、伝搬損失が0となる、電極膜厚Hの厚みを $0.1\lambda$ とし得ることがわかる。

[0072]

また、図4から明らかなように、前述した式(4)の条件を満たす電極膜厚においても、電気機械結合係数 $k^2$ は $10\sim38\%$ と大きく従って、広帯域かつ低損失の弾性境界波装置を提供し得ることがわかる。

[0073]

また、図 5 から明らかなように、周波数温度係数TCFは、ほとんどの条件においてー $40 \sim + 40$  p p m  $/ \mathbb{C}$  の範囲内にあり、電極膜厚の調整により、 $\pm 20$  p p m  $/ \mathbb{C}$  以下、 $\pm 10$  p p m  $/ \mathbb{C}$  以下、さらには $\pm 0$  p p m  $/ \mathbb{C}$  以下とし得ることがわかる。

[0074]

図8は、電極材料の密度  $\rho$  と、T C F が -2 0、-1 0、0 、-1 0 及 0 + 2 0 p p m  $/ \mathbb{C}$  となる電極膜厚 H との関係を示す点と近似線を示す図である。図 8 から明らかなように、T C F が -2 0  $\sim$  + 2 0 p p m  $/ \mathbb{C}$  と良好な範囲となる電極膜厚 H は、下記の式(5

)を満たす範囲であり、さらにTCFが-10~+10ppm/℃と好ましい範囲となる電極膜厚Hは、下記の式(6)を満たす範囲であり、TCFが0ppm/℃と最良な電極膜厚Hは、式(7)に示す条件である。

[0075]

【数1】

33000. 39050  $\rho^{-1.50232} < H < 88818.90913 \rho^{-1.54998}$ 

…式(5)

【0076】 【数2】

49889. 90887  $\rho^{-1.53872} < H < 112510.78359 \rho^{-1.60019}$ 

…式(6)

【0077】 【数3】

 $H = 96984.47020 \rho^{-1.59706}$ 

…式(7)

[0078]

また、図6から明らかなように、パワーフロー角PFAは、いずれの膜厚Hにおいてもゼロと良好であることがわかる。

[0079]

[実験例2]

上記実験例 1における結果に基づき、オイラー角(0° ,  $\theta$  , 0° )のL i N b O 3 基板上に、厚さ0. 0 5  $\lambda$  の A u からなる電極を形成し、A u からなる電極を覆うように、S i O 2 膜を形成した。この場合のL i N b O 3 基板のオイラー角の $\theta$  と、S H 型境界波及 U 3 大ンリー波の音速 V、電気機械結合係数  $K^2$ 、伝搬損失  $\alpha$ 、周波数温度係数 T C F 及 U 3 プリーフロー角(V 5 F 8 との関係を求めた。図 9 ~図 V 1 1 は、オイラー角 V 8 と、音速、電気機械結合係数 V 6 周波数温度係数 V 7 C F 2 との関係を示す。なお、V 6 V 6 の全範囲において、伝搬損失 V 4 は、V 6 d V 6 d V 7 であった。

[0080]

図9~図11において、U2はSH型境界波を、U3はスプリアスとなるストンリー波を示す。

[0081]

図10から明らかなように、オイラー角の $\theta$ が106°の場合、スプリアスとなるストンリー波の電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  はほぼ0%となることがわかる。

[0082]

次に、オイラー角( $0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $\phi$ )のLiNbO3基板上に、厚さ0.  $06\lambda$ のAuからなる電極を形成し、Auからなる電極上にSiO2膜を形成し、弾性境界波装置を構成した。ここで、LiNbO3基板のオイラー角の $\theta$ 及び $\phi$ と、SH型境界波及びストンリー波の音速 V、電気機械結合係数 $k^2$ 、伝搬損失 $\alpha$ 、及び周波数温度係数TCFとの関係を求めた。SH型境界波についての結果を図12に、ストンリー波についての結果を図13に示す。

[0083]

なお、図12及び図13の全範囲において、伝搬損失 $\alpha$ は0 d B /  $\lambda$  であった。また、音速 V 及び周波数温度係数 T C F は、図9 及び図11に示した $\phi=0$ °の条件に対し大き

な変化はなかった。従って、図12及び図13では電気機械結合係数 $k^2$ (%)の結果のみが示されている。

## [0084]

図 1 3 から明らかなように、ストンリー波の応答の電気機械結合係数  $k^2$  は、下記の表 2 の点 A 0 1  $\sim$  A 1 3 で囲まれた領域では 1 . 5 %以下と小さかった。また、下記の表 3 の点 B 0 1  $\sim$  B 1 2 に囲まれた領域では 1 . 0 %以下、下記の表 4 の点 C 0 1  $\sim$  C 0 8 に 囲まれた領域内では 0 . 5 %以下とより小さく良好であった。また、オイラー角(0° , 1 0 6° , 0° )でストンリー波の応答の電気機械結合係数はほぼ 0 %であった。

【0085】 【表2】

点	ψ (° )	θ (°)
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

【0086】 【表3】

ψ(°)	θ(°)
0	114
11	115
24	120
37	132
42	137
48	137
52	135
55	129
46	99
40	93
0	94
0	114
	0 11 24 37 42 48 52 55 46 40

[0087]

【表4】

点	ψ (°)	θ (°)
C01	0	112
C02	11	112
C03	36	116
C04	40	110
C05	36	103
C06	20	99
C07	0	98
C08	0	112

[0088]

次に、図12から明らかなように、SH型境界波の電気機械結合係数 $k^2$ は、下記の表7の点F01~F06に囲まれた領域内では2%以上と大きく、下記の表6の点E01~E07に囲まれた領域内では5%以上、下記の表5の点D01~D07に囲まれた領域内では10%以上とより大きく良好であり、オイラー角(0°, 97°, 0°) で最大となった。

【0089】 【表5】

点	ψ(°)	θ(°)
D01	0	126
D02	13	123
D03	25	112
D04	30	96
D05	29	80
D06	0	80
D07	0	126

【0090】

点	ψ (°)	θ(°)
E01	0	133
E02	16	129
E03	27	120
E04	37	98
E05	38	80
E06	0	80
E07	0	133

[0091]

#### 【表7】

点	ψ (°)	θ (°)
F01	20	140
F02	34	125
F03	44	106
F04	55	80
F05	0	80
F06	20	140

#### [0092]

また、表2~表7の条件において、電極材料としてAuに代えて、Ag、Cu、Al、 Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnOまたはITOを用いた場合にも 同様に良好な特性の得られることが確認されている。

なお、図12、図13及び表2~表7において、 $\phi$ を $-\phi$ とした場合や、 $\theta$ を $\theta$ +18 0°とした場合においても、例えば、パワーフロー角の符号が正負反転するだけであり、 同様に良好な特性が得られることを指摘しておく。

## [0094]

### [実験例3]

次に、オイラー角( $\phi$ ,  $105^\circ$ ,  $0^\circ$ )及びオイラー角( $0^\circ$ ,  $105^\circ$ ,  $\psi$ )の各 LiNbO3基板上に、厚さ0.06λのAuからなる電極を形成し、次に、Auからな る電極を覆うようにSiО2膜を形成し、弾性境界波装置を構成した。この場合、LiN bO3基板のオイラー角のφと、ψと、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3) の音速V、電気機械結合係数 $k^2$ 、伝搬損失 $\alpha$ 、周波数温度係数TCF及びパワーフロー 角PFAとの関係を求めた。図14~図17は、オイラー角( $\phi$ , 105°, 0°)のL  $i~N~b~O_3$ を用いた場合の結果を、図1~8~図2~1は、オイラー角(0° , 1~0~5° ,  $\psi$ )の $L~i~N~b~O_3$ 基板を用いた場合の結果を示す。なお、 $\phi=0~\sim9~0~$ の全範囲にお いて、伝搬損失は0dB/Aである。

#### [0095]

図1.6から明らかなように、 $\phi=0$ °~3.1°の範囲においてストンリー波の電気機械 結合係数 $k^2$ は1.5%以下と小さく、 $\phi=0$ °~26°の範囲においてストンリー波の 電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  は  $\mathbf{1}$  .  $\mathbf{0}$  %以下とさらに小さく、  $\phi = \mathbf{0}$  。  $\sim 1$   $\mathbf{9}$  。 の範囲において ストンリー波の電気機械結合係数  $k^2$ は 0. 5%以下と小さく、  $\phi=0$ ° においてストン リー波の電気機械結合係数がほぼ0%となり、ストンリー波によるスプリアス応答が小さ くなることがわかる。また、  $\phi=0$   $^{\circ}\sim9$  0  $^{\circ}$  の範囲において、SH境界波のTCFはー 37~-35ppm/℃と良好である。

## [0096]

いずれにおいても、同様の特性が得られることを指摘しておく。

また、図20から明らかなように、 $\psi=0$ °~53°の範囲においてストンリー波の電 気機械結合係数  $k^2$  は 1.5 %以下と小さく、  $\phi=0$   $^{\circ}\sim4$  7  $^{\circ}$  の範囲においてストンリ -波の電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$ は  $\mathbf{1}$ . 0 %以下とさらに小さく、 $\psi=0$ °  $\sim 3$  8° の範囲に おいてストンリー波の電気機械結合係数 ${f k}^2$ は ${f 0}$ .  ${f 5}$  %以下と小さく、 ${m \phi}={f 0}$  。において ストンリー波の電気機械結合係数がほぼ0%となり、ストンリー波によるスプリアス応答 が小さくなることがわかる。また、 $\phi=0$ °  $\sim 90$ ° の範囲において、 $\mathrm{SH}$ 境界波の $\mathrm{TC}$ Fは-35~-31ppm/℃と良好である。

#### [0098]

なお、オイラー角( $0^\circ$  ,  $105^\circ$  ,  $\psi$ )と、オイラー角( $0^\circ$  ,  $105^\circ$  ,  $-\psi$ )の

場合、例えばパワーフロー角の符号が正負反転するだけで、同様の特性が得られることを 指摘しておく。

[0099]

[実験例4]

ところで、一般に、反射器の間に複数のIDTを配置した縦結合型共振子フィルタや、複数の共振子を接続してなるラダー型フィルタもしくはラチス型フィルタの通過帯域幅は、電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  にほぼ比例することが知られている。また、共振子の帯域幅、すなわち共振周波数と反共振周波数との差も電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  にほぼ比例することが知られている。従って、SH型境界波を利用するにあたり、ストンリー波の電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  が小さく、ストンリー波によるスプリアス応答が小さい条件に応じてSH型境界波の電気機械結合係数  $\mathbf{k}^2$  を変化させ得ると、帯域幅を容易に調整し得ることがわかる。すなわち、フィルタや共振子の設計の自由度を高めることができる。

#### [0100]

## [0101]

すなわち、図1に示した弾性境界波装置1では、第1,第2の弾性境界波素子2,3は、同じ圧電単結晶からなる単結晶基板4を用いて構成されているが、弾性境界波伝搬方向 X1, X2が異なっているため、電気機械結合係数 $k^2$ が異ならされている。従って、必要とする帯域幅に応じて、カット面が異なる単結晶基板を用意する必要はなく、同一の単結晶基板を用いて様々な帯域幅を実現することができる。なお、単結晶基板4のオイラー角は  $(0^\circ,105^\circ,\phi)$  に限定されず、オイラー角の $\phi$ 及び $\theta$  は他の角度であってもよく、上記実験例2,3で述べたオイラー角を用いることにより、SH型境界波の電気機械結合係数 $k^2$ を十分に大きくし、スプリアスとなるストンリー波の電気機械結合係数 $k^2$ を小さくすることができ、望ましい。

#### [0102]

[実験例5]

 $(\phi, 105^\circ, 0^\circ)$  のLiNbO3基板からなる単結晶基板上に、蒸着法により密着層として0.001 $\lambda$ の厚みのNiCr膜を形成した。しかる後、NiCr膜上に、Auを蒸着により成膜し、フォトリングラフィーーリフトオフ法により図22に示す電極構造を形成した。

[0103]

この電極構造では、インターデジタル電極31と、インターデジタル電極31の境界波伝搬方向両側に配置された反射器32,33とが設けられている。

[0104]

- インターデジタル電極 3 1 及び反射器 3 2 、 3 3 の電極指の延びる方向を傾斜させ、境界波の伝搬方向  $\beta$  を - 5 0  $\sim$  5 0  $\circ$  の範囲で変化させた。

[0105]

なお、インターデジタル電極 3 1 と反射器 3 2, 3 3 を覆うように、S i O2 膜を RF マグネトロンスパッタ法により  $\lambda$  の厚みに成膜した。成膜温度は 2 5 0  $\nabla$ とした。

[0106]

インターデジタル電極31において、電極指の対数は50.5対とし、横モードスプリアスを抑制するように交差幅重み付けを図示のように施した。また、反射器の32,33の電極指の本数は、それぞれ51本とした。また、開口長は30 λとした。なお、 λは、インターデジタル電極31及び反射器32,33のストリップの配置周期であり、3.0

μmとした。

## [0107]

「インターデジタル電極 31 及び反射器 32 , 33 のデューティ比は 0.58 とし、 Au 膜の厚みは 0.05  $\lambda$  、 Si  $O_2$  膜の厚みは  $\lambda$  とした。

## [0108]

上記のようにして構成された弾性境界波共振子のインピーダンスー周波数特性及び位相特性を図23(a)~(c)及び図24(a)~(c)に示す。なお、図23(a)~図24(c)の縦軸のインピーダンスは、下記の式(8)で表わされる値である。

## [0.109]

【数4】

F 
$$(\phi, \theta, \psi) = F (60^{\circ} - \phi, -\theta, \psi)$$
  
= F  $(60^{\circ} + \phi, -\theta, 180^{\circ} - \psi)$   
= F  $(\phi, 180^{\circ} + \theta, 180^{\circ} - \psi)$   
= F  $(\phi, \theta, 180^{\circ} + \psi)$  ……式  $(8)$ 

## [0110]

図23 (c) 及び図24 (a)  $\sim$  (c) において $1100\sim1130$  MH z付近に表れているスプリアスは、ストンリー波によるスプリアスである。オイラー角の $\phi$ を20°以上とすると、ストンリー波のスプリアスが僅かに発生する。しかしながら、実験例2で示したように、オイラー角の $\theta$ を106°とすれば、ストンリー波のスプリアスを効果的に抑圧し得る。

## [0111]

また、図23 (c)  $\sim$ 図24 (a)  $\sim$  (c) に示した特性においても、ストンリー波のスプリアスは発生しているものの、そのレベルは十分に小さいため、実用上問題とはならない。

#### [0112]

図 2 5 (a)  $\sim$  2 5 (c)  $\sim$  図 2 8 (a)  $\sim$  (c) は、上記 1 ポート型弾性境界波共振子の共振周波数と反共振周波数の差を共振周波数で除算することにより得られた共振反共振差のオイラー角  $\phi$  との関係を示す図である。なお、図 2 5 (a)  $\sim$  (c) では、オイラー角の  $\theta$  = 9 0° であり、図 2 6 (a)  $\sim$  (c) では、 $\theta$  = 1 0 0°、図 2 7 (a)  $\sim$  (c) では、 $\theta$  = 1 0 5°、図 2 8 では、 $\theta$  = 1 1 0° である。

## [0113]

また、図29 (a)  $\sim$  (c) 及び図32 (a)  $\sim$  (c) は、それぞれ、オイラー角の $\theta$ が95°、100°、105°及び110°である場合のオイラー角の $\phi$ とインピーダンスとの関係を示す図である。

#### [0114]

なお、インピーダンスの値は、前述した図23(a)~(c)の場合と同様に、式(8)で表わされた表現を用いた。

#### [0115]

図25~図32から明らかなように、伝搬方位を表わす $\phi$ を変更することにより、帯域幅を調整し得ることがわかる。

## [0116]

## [0117]

#### [実験例6]

実験例5の方法に従って、7個の1ポート型弾性境界波共振子を作製し、図33に示すように、5個の弾性境界波共振子を梯子型に接続してなるラダー型フィルタを構成した。

図33において、ラダー型フィルタ40は、入力端子と出力端子とを結ぶ直列腕に、直列 腕共振子S1, S2を有する。また、直列腕と基準電位との間に3個の並列腕共振子P1 ~P3が配置されている。

## [0118]

本実験例では、同一の単結晶基板上に、5個の弾性境界波共振子を構成した。使用した 単結晶基板は、(0°,105°,0°~140°)のLiNbO3基板である。

#### [0119]

各1ポート型弾性境界波共振子において、反射器の電極指の本数は反射器1個当たり5 1本とした。そして、並列腕共振子 P 1, P 3では、インターデジタル電極の電極指の対 数は50.5対、開口長は30々とした。直列腕共振子S1,S2は、それぞれ、並列腕 共振子P1, P3を構成するのに用いた共振子を2個直列に接続することにより構成した 。並列腕共振子P2については、インターデジタル電極の電極指の対数を100.5対、 開口長を30ょとした。並列腕共振子P1~P3において、インターデジタル電極及び反 射器における波長 $\lambda$ は3.0 $\mu$ mとした。また、直列腕共振子S1,S2の $\lambda$ は、並列腕 共振子P1, P3の反共振周波数と直列腕共振子S1, S2の共振周波数がほぼ重なるよ うに配置した。インターデジタル電極及び反射器のデューティ比はいずれも 0.58、A uからなる電極膜厚は0.05λ、SiO2膜の厚みは2.5λとした。

#### [0120]

オイラー角の $\phi$ を0°、20°、30°と変化させた場合の上記ラダー型フィルタの周 波数特性を図34(a)~図35(b)に示す。

#### [0121]

なお、図34及び図35において、横軸は、周波数を各フィルタの3dB帯域幅で除算 した規格化周波数である。3dB中心周波数は約1080MHzである。

## [0122]

図34及び図35から明らかなように、オイラー角 4を変更することにより、帯域幅を 調整し得ることがわかる。また、規格化周波数が1.05~1.10において、スプリア スが発生しているが、ストンリー波によるスプリアスは十分に抑制されているため、実用 上問題とはならない。また、最小挿入損失は、  $\phi=0$  の条件で 1 . 2 7 d B と良好である

## [0123]

次に、電極をCuにより構成し、上記と同様にしてラダー型フィルタを作製した。この 場合、インターデジタル電極及び反射器の電極膜厚は0.10ょとし、デューティ比は0 . 6とした。圧電単結晶基板としては、オイラー角 (0°, 110°, 0°) のLiNb O3基板を用いた。また、Cuからなる電極の下層には、密着層として、0.003 Aの Ti膜を従電極層として形成した。さらに、Cuからなる主たる電極層の上に、保護層と して、0.003λのAlからなる第3の電極層を形成した。IDT及び反射器の電極指 の配置周期  $\lambda$  3  $\mu$  mとした。また、S i O2 膜の膜厚は、2  $\lambda$  とし、S i O2 膜からなる固 体層上に、さらにエポキシ樹脂を5 λ以上の厚みとなるように塗布し、硬化させた。この ようにして得られたラダー型フィルタの周波数特性を図37に示す。なお、図37におい て、最小挿入損失は1.7dBと良好であった。

#### [0124]

図37から明らかなように、主たる電極層をCuで構成した場合においても、良好なフ ィルタ特性の得られることがわかる。

なお、上記のような境界波の伝搬方位により電気機械結合係数 k<sup>2</sup>を変化させて帯域幅 を調整する手段は、上記1ポート型共振子や1ポート型共振子を複数用いたラダー型フィ ルタだけでなく、1ポート型共振子を複数配置して構成されているラチス型フィルタ、 I DTを複数個配置して構成される縦結合共振子型フィルタ、2ポート型共振子及び横結合 型フィルタなどにも用いることができる。

## [0126]

## 〔実験例7〕

オイラー角( $0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $0^\circ$ )のLiNbO3基板上に、厚さ0.5 $\lambda$ のAuからなる電極を構成し、Auからなる電極上に、固体層として、厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合と、厚さ0. $1\lambda$ のSiO2及び厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合のLiNbO3基板のオイラー角 $\theta$ と、SH型境界波(U2) 及びストンリー波(U3)の音速V、電気機械結合係数 $k^2$ 、伝搬損失 $\alpha$ 、周波数温度係数TCF(PFA)の関係を求めた。図38(a)~(c)は、厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合、図39(a)~(c)は、厚さ0. $1\lambda$ のSiO2及び厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合の結果を示す。

## [0127]

 $\alpha$   $\theta=0$   $^{\circ}$   $\sim 180$   $^{\circ}$  の全範囲において、伝搬損失  $\alpha$  は 0 d B /  $\lambda$  、パワーフロー 角 PFA は 0  $^{\circ}$  であった。

## [0128]

図38(a)~(c)と、図39(a)~(c)との比較から明らかなように、固体層  $SiO_2$ を用いた場合に比べ、多結晶 Si を用いた場合には、SH型境界波を利用する場合にストンリー波の電気機械結合係数は O とはならないものの、 $\theta=106$ °~115°において、ストンリー波の電気機械結合係数が小さくなる傾向の見られることがわかる。従って、固体層の  $SiO_2$ で構成した場合と、同じオイラー角、多結晶 Si により固体層を形成した場合においても、ストンリー波のスプリアスを抑圧し得ることがわかる。

### [0129]

## [実験例8]

携帯電話用RFモジュールは、送信ブロックと受信ブロックとに分かれており、送信帯域と受信帯域とは異なっている。受信ブロックに使われるRxフィルタでは、受信帯域が通過域となり、送信帯域が阻止域となる。また、送信ブロックに用いられるTxフィルタでは、送信帯域が通過域となり、受信帯域が阻止域となる。

## [0130]

従って、携帯電話に用いられるRFフィルタでは、通過帯域に対し、通過帯域の片側の阻止域における減衰量は十分に大きいことが強く求められることがある。この場合、フィルタの通過特性を意図的に非対称とし、Txフィルタの場合には、受信帯域の減衰量を十分大きくし、逆にRFフィルタの場合には、送信帯域の減衰量を十分大きくする必要が知られている。

## [0131]

フィルタの通過特性を非対称にするには、フィルタにコイルやキャパシタンスを接続すればよい。例えば、ラダー型フィルタの場合には、並列腕共振子または直列腕共振子のいずれか一方にコイルを接続し、一方の共振子の共振周波数と反共振周波数との周波数差を拡げることにより、通過帯域を非対称とすることができる。しかしながら、フィルタにコイルやキャパシタを接続しなければならないため、部品点数が増加し、かつフィルタの外径寸法が大きくならざる得ない。

#### [0132]

これに対して、本発明においては、好ましくは、実験例 5 で示した伝搬方位  $\phi$  を変更させることにより、帯域調整された共振子を用いることにより、上記問題を解決することができる。図 3 6 は、図 3 3 に示したラダー型フィルタにおいて、並列腕共振子 P 1,P 3 における伝搬方位を  $\phi$  = 2 0° とし、直列腕共振子 P 1,P 2 の伝搬方位を  $\phi$  = 0° として構成したことを除いて、同様に構成されたラダー型フィルタの通過帯域を示す。

#### [0133]

図36から明らかなように、通過帯域の低周波側において、急激に減衰し、規格化周波数0.956においては、図34及び図35に示したラダー型フィルタの通過特性では、減衰量は34dBであるのに対し、図36に示した特性では、減衰量は44dBと大きくされていることがわかる。

## [0134]

なお、並列腕共振子P1, P3と、直列腕共振子S1、S2の伝搬方位を逆にすれば、 通過帯域の広域側の減衰量を改善することができる。

## [0135]

なお、伝搬方位により電気機械結合係数 k²が調整可能なLiNb〇3基板のオイラー角 は、実験例 5 に示した (0°, 105°, 0°) 付近以外でも、存在し、例えば (90° ,90°,0°)付近にも存在する。従って、SiO2/Au/LiNbO3構造において Auの厚みを0.07λとした場合、LiNbO3基板のオイラー角を(90°,90 , 0°) から (90°, 90°, 60°) とすることにより、電気機械結合係数を16 . 8%から0. 8%に調整することができる。

## [0136]

伝搬方位により電気機械結合係数 k²を変化させて、帯域幅を調整する構造を用い、弾 性境界波装置の高性能化を図る手段は、上記ラダー型フィルタにおける通過帯域近傍にお ける急峻性を高めるだけでなく、様々な構成に用いることができる。例えば、図40に示 すように、Rxフィルタ41及びTxフィルタ42が1つのチップに構成されている2入 力及び2出力タイプの2つの帯域を有するフィルタチップにも適用することができる。こ の場合、Rxフィルタ41及びTxフィルタ42の通過帯域は、図41に例えば示す通り となる。図41において、例えばRェフィルタの低周波側における急峻性を高めたり、T xフィルタの通過帯域高域側における急峻性を高めたり、上記と同様の手段を用いること ができる。また、図42に示すように、1入力2出力タイプの2つの帯域を有するフィル タにも同様に上記手段を用いることができる。図42に示すフィルタでは、R×フィルタ 43とTxフィルタ44の入力が共通接続されている。

#### [0137]

また、弾性境界波フィルタを複数個並列または直列に接続した構成において、一方の弾 性境界波フィルタの通過帯域の高域側または低域側と、他方の弾性境界波フィルタの通過 帯域の高域側または高域側とが接するように設計すれば、広い帯域のフィルタを構成する ことができる。この場合、通過帯域端は、3 d B の減衰量の部分で接することが望ましい 。このような設計において、本発明に従って伝搬方位が変えられた複数の弾性境界波フィ ルタを用い、一方の弾性境界波フィルタを広帯域、一方の弾性境界波フィルタを狭帯域と すれば、通過帯域の高周波側または低周波側のいずれか一方において急峻性を高めること ができる。すなわち、図43に示すように、第1の弾性境界波フィルタ45と第2の弾性 境界波フィルタ46とが並列に接続されている構成、あるいは図45に示すように、第1 の弾性境界波フィルタ47と、第2の弾性境界波フィルタ48とが直列に接続されている 構成において、図44に示すように、第1, 第2の弾性境界波フィルタの通過帯域を近接 させて、太い実線で示されている合成された帯域特性を得ることができる。このような構 成においても、本発明に従って、伝搬方位を調整することにより容易に広帯域のフィルタ 特性を設計することができる。

## [0138]

さらに、縦結合型フィルタの入力端子や接続端子及び従属接続端子のいずれかに、 1 ポ ート型共振子を直列または並列に接続して、通過帯域特性上にトラップを形成する構造に おいても、縦結合フィルタと共振子との伝搬方位を異ならせることにより、トラップ帯域 を変化させることができる。

## [0139]

さらに、各種弾性境界波装置の設計方法において、伝搬方位により電気機械結合係数k 2を変化させて帯域幅を調整させる方法を用いることにより、弾性境界波装置の設計及び 製造工程の簡略化を図ることができる。さらに、1 チップ化により小型化を図る上でも有 用である。

#### [0140]

なお、本明細書において、基板の切断面と境界波の伝搬方向を表現するオイラー角(φ , θ, ψ) は、文献「弾性波素子技術ハンドブック」(日本学術振興会弾性波素子技術第 150委員会、第1版第1刷、平成13年11月30日発行、549頁)記載の右手系オ

イラー角を用いた。すなわち、LNの結晶軸X、Y、Zに対し、Z軸を軸としてX軸を反時計廻りに $\phi$ 回転しX a軸を得る。次に、X a軸を軸としてZ軸を反時計廻りに $\theta$ 回転しZ1軸を得る。X a軸を含み、Z1軸を法線とする面を基板の切断面とした。そして、Z1軸を軸としてX a軸を反時計廻りに $\phi$ 回転した軸Z1方向を境界波の伝搬方向とした。

## [0141]

また、オイラー角の初期値として与える $LiNbO_3$ の結晶軸X、Y、Zは、Z軸をc軸と平行とし、X軸を等価な3方向のa軸のうち任意の1つと平行とし、Y軸はX軸とZ軸を含む面の法線方向とする。

## [0142]

なお、本発明におけるLiNbO3のオイラー角 ( $\phi$ ,  $\theta$ ,  $\psi$ ) は結晶学的に等価であればよい。例えば、文献 7 (日本音響学会誌 3 6 巻 3 号、1 9 8 0 年、1 4 0 ~ 1 4 5 頁)によれば、LiNbO3は三方晶系 3 m点群に属する結晶であるので(A)式が成り立つ。

## [0143]

F 
$$(\phi, \theta, \psi)$$
 = F  $(60^{\circ} - \phi, -\theta, \psi)$   
= F  $(60^{\circ} + \phi, -\theta, 180^{\circ} - \psi)$   
= F  $(\phi, 180^{\circ} + \theta, 180^{\circ} - \psi)$   
= F  $(\phi, \theta, 180^{\circ} + \psi)$  …式 (A)

ここで、Fは、電気機械結合係数  $k^2$ 、伝搬損失、TCF、PFA、ナチュラル一方向性などの任意の境界波特性である。PFAやナチュラル一方向性は、例えば伝搬方向を正負反転してみた場合、符合は変わるものの絶対量は等しいので実用上等価であると考えられる。なお、文献 7 は表面波に関するものであるが、境界波に関しても結晶の対称性は同様に扱える。例えば、オイラー角( $30^\circ$ ,  $\theta$ ,  $\varphi$ )の境界波伝搬特性は、オイラー角( $90^\circ$ ,  $180^\circ$  –  $\theta$ ,  $180^\circ$  –  $\varphi$ )の境界波伝搬特性と等価である。また、例えば、オイラー角( $30^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $45^\circ$ )の境界波伝搬特性は、下記の表8に示すオイラー角の境界波伝搬特性と等価である。

## [0144]

また、本発明において計算に用いた電極の材料定数は多結晶体の値であるが、エピタキシャル膜などの結晶体においても、膜自体の結晶方位依存性より基板の結晶方位依存性が境界波特性に対して支配的であるので式(A)で表わされる等価なオイラー角の場合も、実用上問題ない程度に同等の境界波伝搬特性が得られる。

## [0145]

【表8】

φ (°)	θ (°)	ψ (°)
30	90	225
30	270	135
30	270	315
90	90	135
90	90	315
90	270	45
90	270	225
150	90	45
150	90	225
150	270	135
150	270	315
210	90	135
210	90	315
210	270	45
210	270	225
270	90	45
270	90	225
270	270	135
270	270	315
330	90	135
330	90	315
330	270	45
330	270	225

## 【図面の簡単な説明】

#### [0146]

【図1】(a)及び(b)は、本発明の一実施形態に係る弾性境界波装置を示す平面 断面図及び(a)中のA-A線に沿う断面図。

【図2】密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の音速Vと、電極の厚みH/λとの関係を示す図。

【図3】密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の 伝搬損失αと、電極の厚みH/λとの関係を示す図。

【図4】密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の 電気機械結合係数 k²と、電極の厚みH/λとの関係を示す図。

【図5】密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の 周波数温度係数TCFと、電極の厚みH/λとの関係を示す図。

【図6】密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合のパワーフロー角PFAと、電極の厚みH/λとの関係を示す図。

【図7】電極材料の密度 ρと伝搬損失が 0 となる電極膜厚H/λとの関係を示す図。

【図8】電極材料の密度 ρとTCFがー20、−10、0、+10、+20ppm/ ℃となる電極膜厚H/λとの関係を示す図。

【図9】  $(0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $0^\circ$ ) のLiNbO3基板上にAu電極を形成し、SiO2膜を形成した構造において、オイラー角の $\theta$ と、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の音速Vとの関係を示す図。

【図10】( $0^\circ$  ,  $\theta$  ,  $0^\circ$  )のLiNbO $_3$ 基板上にAu電極を形成し、SiO $_2$ 膜を形成した構造において、オイラー角の $\theta$ と、SH型境界波(U $_2$ )及びストンリー

波(U3)の電気機械結合係数k²との関係を示す図。

【図11】( $0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $0^\circ$ )のLiNbO3基板上にAu電極を形成し、SiO2膜を形成した構造において、オイラー角の $\theta$ と、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の周波数温度係数TCFとの関係を示す図。

【図12】実験例2において、オイラー角(0°, $\theta$ , $\psi$ )のLiNbO3基板上に、厚さ0.06 $\lambda$ のAu電極を形成し、さらにSiO2膜を形成した構造における、オイラー角の $\theta$ 及び $\psi$ と、SH型境界波の電気機械結合係数 $k^2$ との関係を示す図。

【図13】実験例 2 において、オイラー角(0° ,  $\theta$  ,  $\psi$ )のL i N b  $O_3$  基板上に、厚さ 0 . 0 6  $\lambda$  の A u 電極を形成し、さらに S i  $O_2$  膜を形成した構造における、オイラー角の  $\theta$  及び  $\psi$  と、ストンリー波の電気機械結合係数  $k^2$  の関係を示す図。

【図14】実験例3において、オイラー角( $\phi$ , 105°, 0°)のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ とSH型境界波及びストンリー波の音速Vとの関係を示す図。

【図15】実施例3において、オイラー角( $\phi$ , 105°, 0°) のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ と周波数温度係数TCFとの関係を示す図。

【図16】実験例3において、オイラー角( $\phi$ , 105°, 0°)のLiNb〇3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ と電気機械結合係数  $k^2$ との関係を示す図。

【図17】実験例3において、オイラー角(φ, 105°, 0°)のLiNbО3基板を用いた場合のオイラー角のφとパワーフロー角との関係を示す図。

【図18】実験例3において、オイラー角( $0^\circ$ , $105^\circ$ , $\phi$ )のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ とSH型境界波及びストンリー波の音速Vとの関係を示す図。

【図19】実験例3において、オイラー角( $0^\circ$ ,1 $0.5^\circ$ ,  $\phi$ )のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の  $\phi$  と周波数温度係数TCFとの関係を示す図。

【図20】実験例3において、オイラー角( $0^\circ$ , $105^\circ$ , $\phi$ )のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ と電気機械結合係数 $k^2$ との関係を示す図。

【図21】実験例3において、オイラー角( $0^\circ$ ,105 $^\circ$ , $\phi$ )のLiNbO3基板を用いた場合のオイラー角の $\phi$ とパワーフロー角との関係を示す図。

【図22】実験例5で用意された弾性境界波共振子の電極構造を説明するための模式的平面図。

【図23】(a)~(c)は、実験例5において、用意された1ポート型弾性境界波共振子の結晶基板のオイラー角の $\phi$ が0°、10°及び20°となるように伝搬方向を傾けた場合のインピーダンスー周波数特性及び位相ー周波数特性を示す各図。

【図24】(a)~(c)は、実験例5において、用意された1ポート型弾性境界波共振子の結晶基板のオイラー角の $\phi$ が30°、40°及び50°となるように伝搬方向を傾けた場合のインピーダンスー周波数特性及び位相一周波数特性を示す各図。

【図25】 (a)  $\sim$  (c) は、オイラー角  $(0^\circ$ , 95 $^\circ$ ,  $\phi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\phi$ と共振反共振周波数差との関係を示す図。

【図26】 (a) ~ (c) は、オイラー角 (0°, 100°,  $\phi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\phi$ と共振反共振周波数差との関係を示す図。

【図27】 (a)  $\sim$  (c) は、オイラー角 (0°, 105°,  $\psi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\psi$ と共振反共振周波数差との関係を示す図。

【図28】  $(a)\sim(c)$  は、オイラー角  $(0^\circ$ ,  $110^\circ$ ,  $\phi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ $\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\phi$ と共振反共振周波数差との関係を示す図。

【図29】 (a) ~ (c) は、オイラー角 (0°, 95°,  $\psi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.0

6とした場合のオイラー角の $\phi$ とインピーダンスとの関係を示す図。

【図30】 (a)  $\sim$  (c) は、オイラー角 (0°, 100°,  $\psi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ $\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\psi$ とインピーダンスとの関係を示す図。

【図31】  $(a)\sim(c)$  は、オイラー角  $(0^\circ$  ,  $105^\circ$  ,  $\psi)$  のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\psi$ とインピーダンスとの関係を示す図。

【図32】  $(a)\sim(c)$  は、オイラー角 $(0^\circ$ ,  $110^\circ$ ,  $\psi$ ) のLiNbO3基板上に、Auからなる電極の膜厚H $/\lambda$ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の $\psi$ とインピーダンスとの関係を示す図。

【図33】実験例5で用意されたラダー型フィルタの回路構成を示す図。

【図34】(a)及び(b)は、実験例6で用意されたラダー型フィルタにおいて、オイラー角の $\phi$ が0°及び10°の場合の通過特性を示す図。

【図35】 (a) 及び (b) は、実験例6で用意されたラダー型フィルタにおいて、オイラー角のψが20°及び30°の場合の通過特性を示す図。

【図36】実験例8で用意されたラダー型フィルタの通過特性を示す図。

【図37】実験例6において、電極材料をCuに変更した場合のラダー型フィルタの通過特性を示す図。

【図38】 (a)  $\sim$  (c) は、 $(0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $0^\circ$ ) のLiNbO3基板上にAu電極を構成し、多結晶Si層を形成した構造において、オイラー角の $\theta$ と、音速V、電気機械結合係数 $k^2$ 及び周波数温度係数との関係をそれぞれ示す図。

【図39】  $(a)\sim(c)$  は、 $(0^\circ$ ,  $\theta$ ,  $0^\circ$ ) のLiNbO3基板上にAu電極を構成し、SiO2膜及び多結晶Siを形成した構造において、オイラー角の $\theta$ と、音速V、電気機械結合係数 $k^2$ 及び周波数温度係数との関係をそれぞれ示す図。

【図40】実験例8で用意される、本発明が適用されるフィルタの他の例を示す概略 構成図。

【図41】図40に示したフィルタにおけるRxフィルタ及びTxフィルタの周波数 特性を示す図。

【図42】本発明が適用されるさらに他の例を説明するためのブロック図。

【図43】本発明が適用されるフィルタのさらに別の例を説明するための回路図。

【図44】図43に示したフィルタの周波数特性を説明するための図。

【図45】本発明が適用されるフィルタのさらに別の例を説明するための回路図。

# 【符号の説明】

[0147]

1…弹性境界波装置

2…彈性境界波素子

3 … 弹性境界波素子

4 …単結晶基板

5…固体層

6 ... I D T

7.8…反射器

9 ... I D T

10.11…反射器

31…インターデジタル電極

32.33…反射器

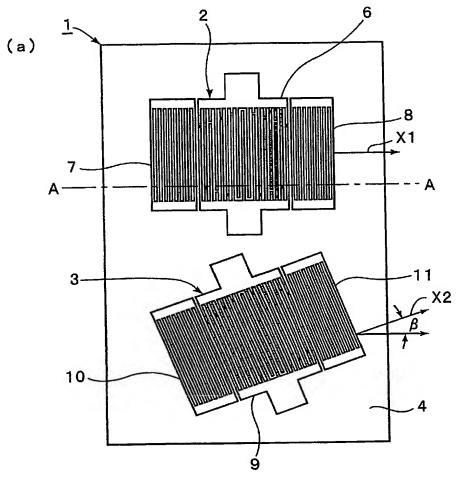
41, 43…Rxフィルタ

42, 44...Tx77129

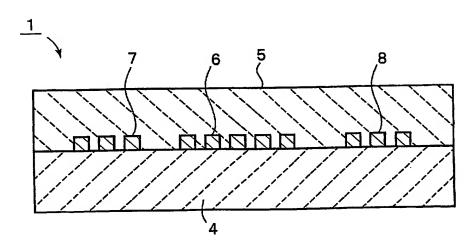
45,47…第1の弾性境界波フィルタ

46.48…第2の弾性境界波フィルタ

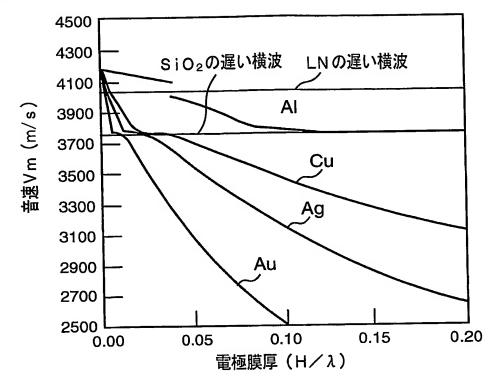
【書類名】図面 【図1】



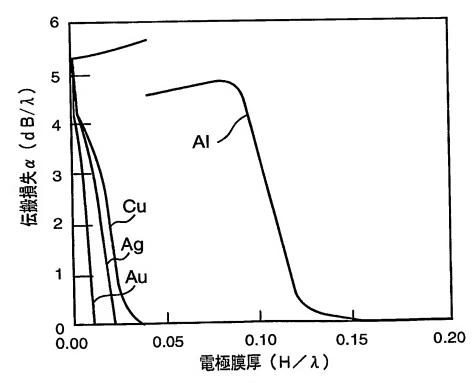


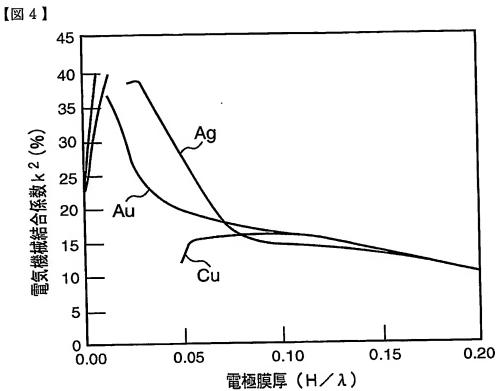


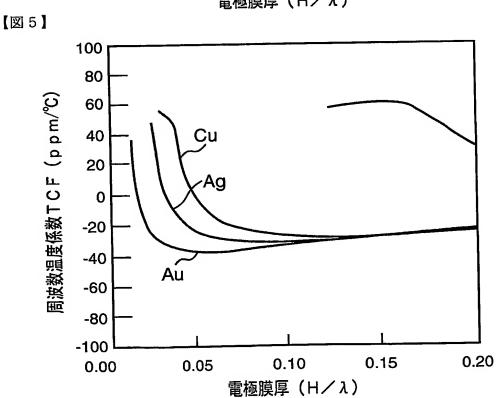
【図2】



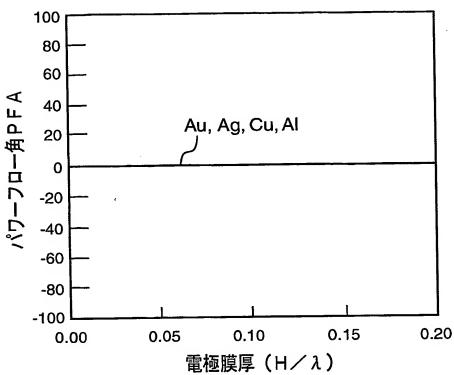
【図3】

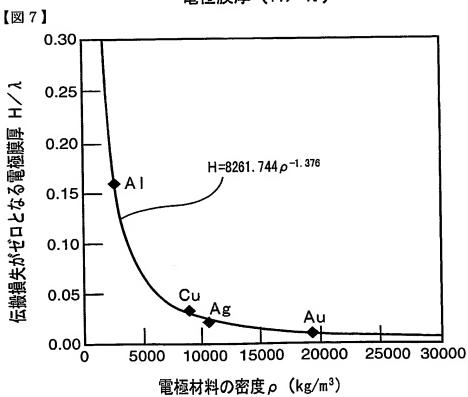


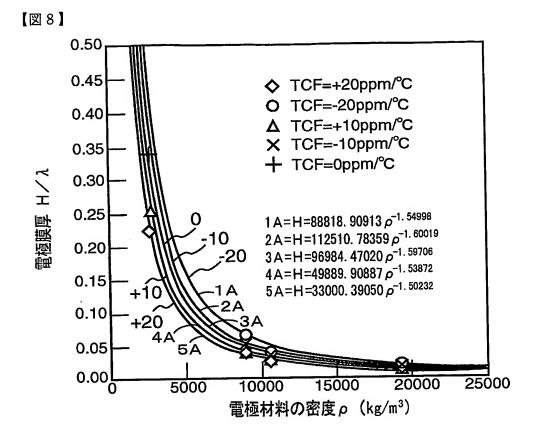


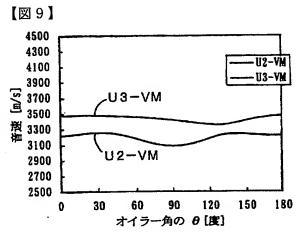


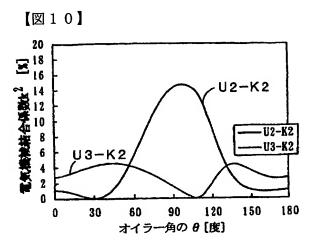


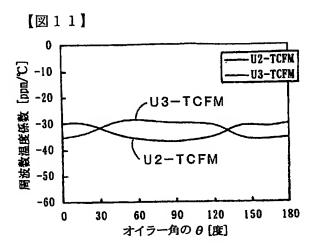






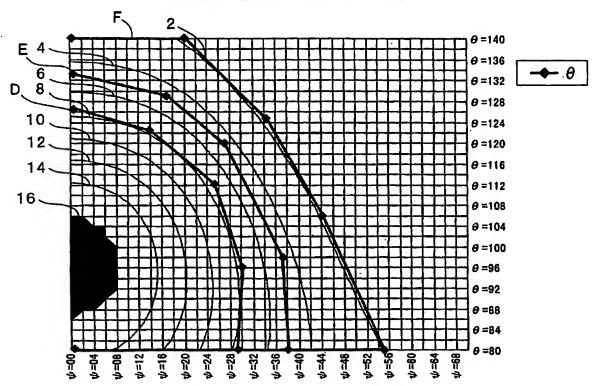




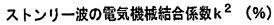


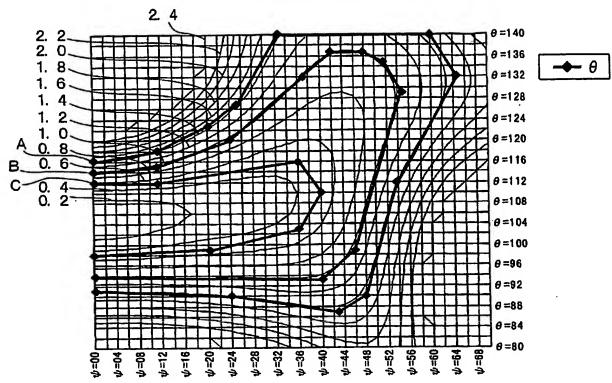
【図12】

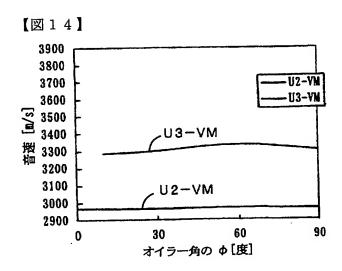
SH型境界波の電気機械結合係数 k<sup>2</sup> (%)



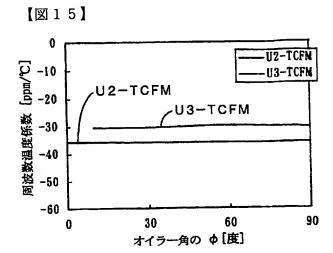
【図13】

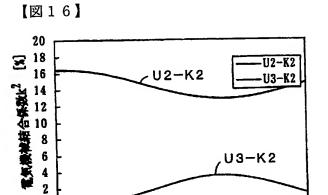






90



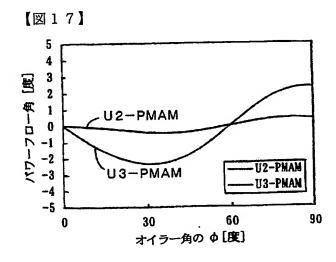


30

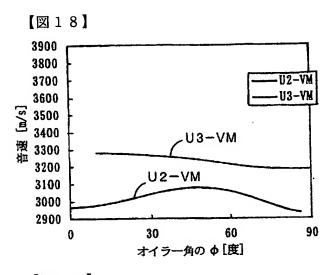
60

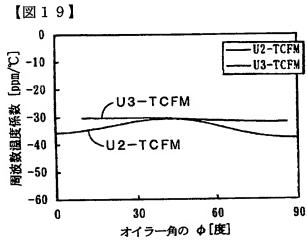
0

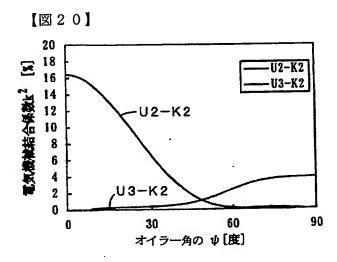
0

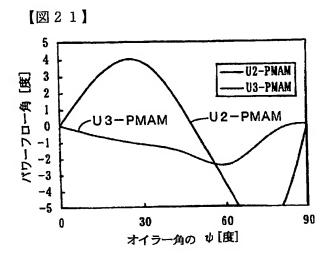


オイラー角の φ [度]

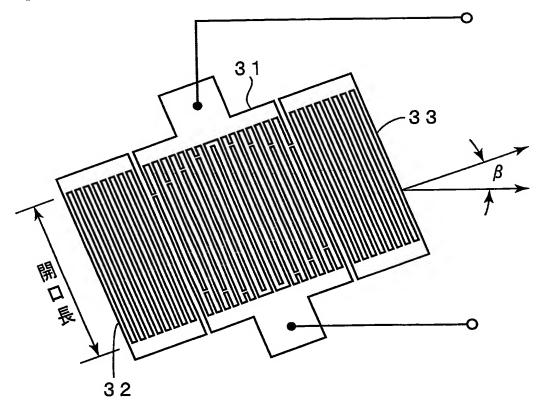




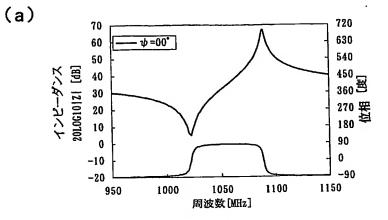


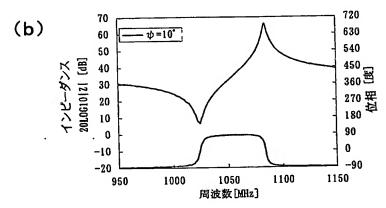


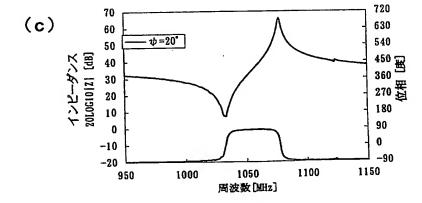
【図22】



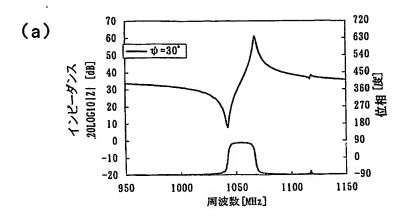


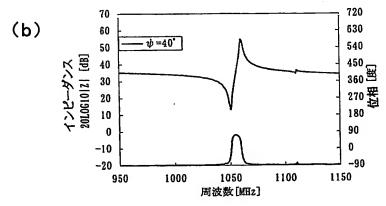


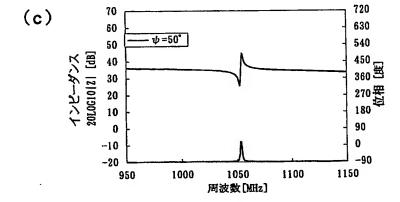




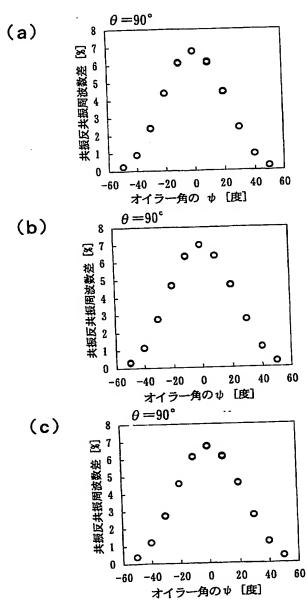
【図24】

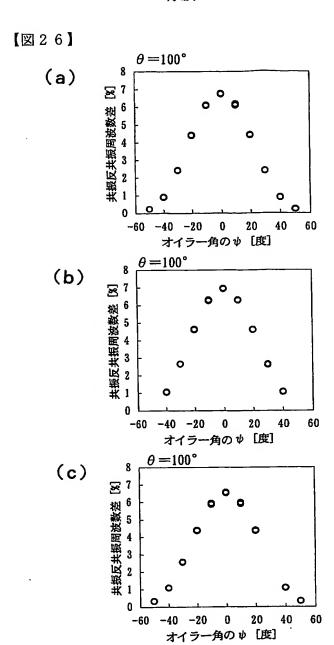




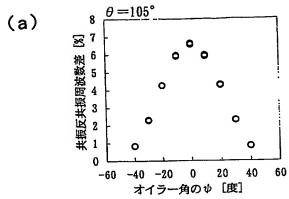


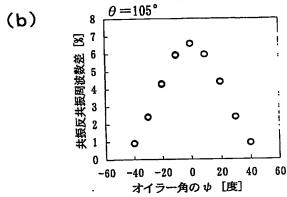


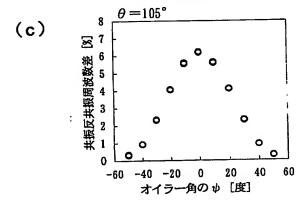




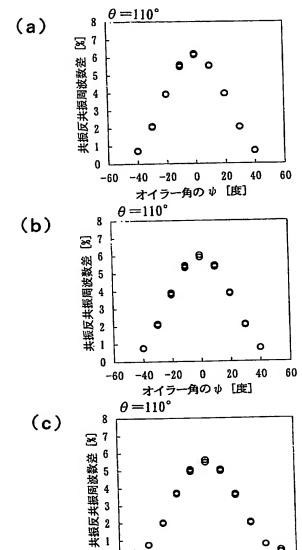












0

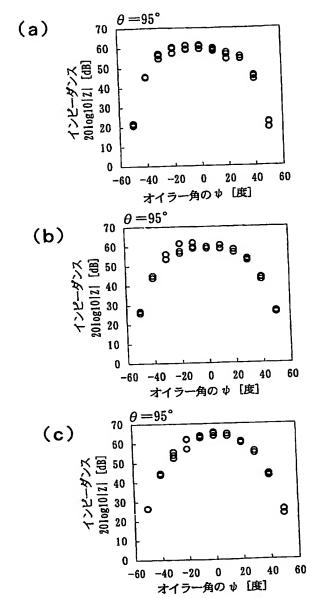
-60

-40 -20 0 20 オイラー角の ψ [度]

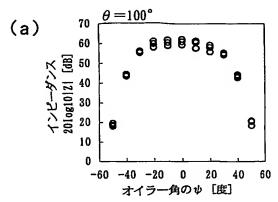
40

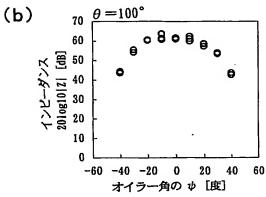
60

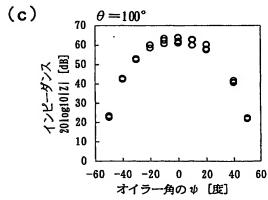
【図29】



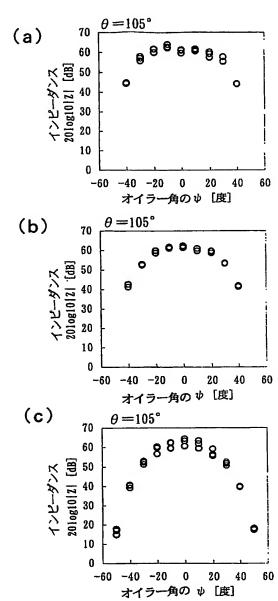
【図30】



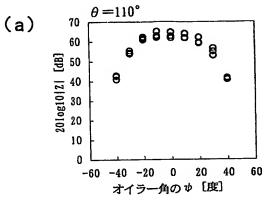


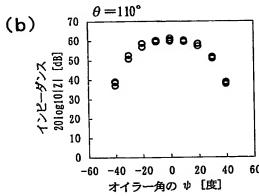


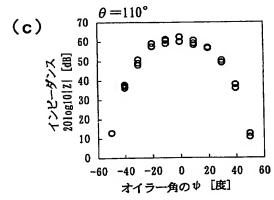




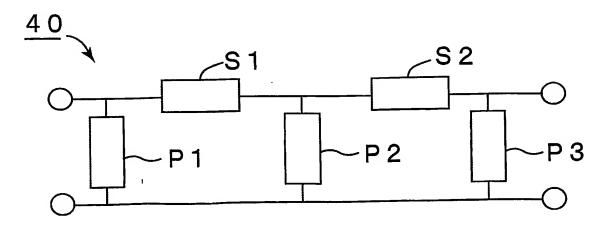
【図32】



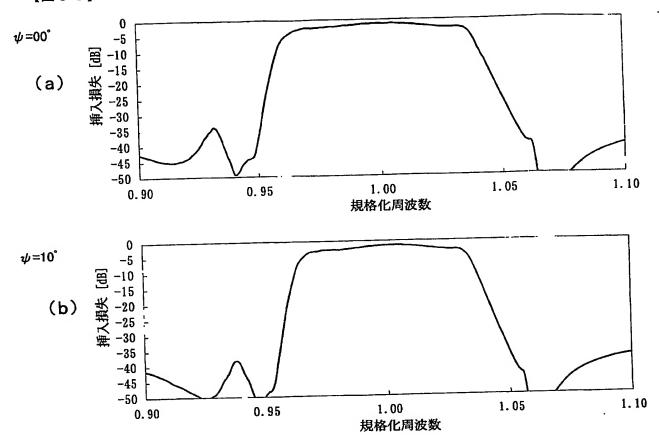




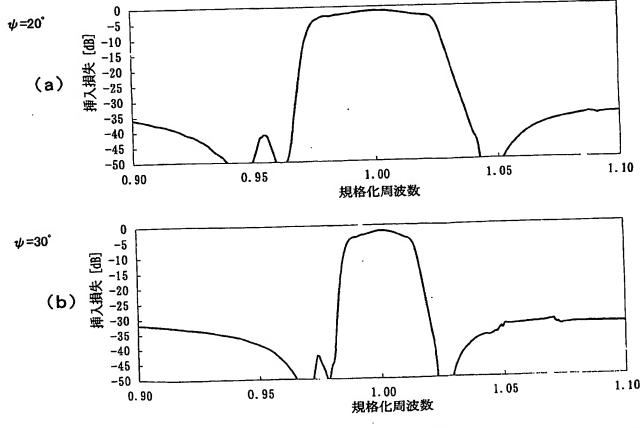
【図33】



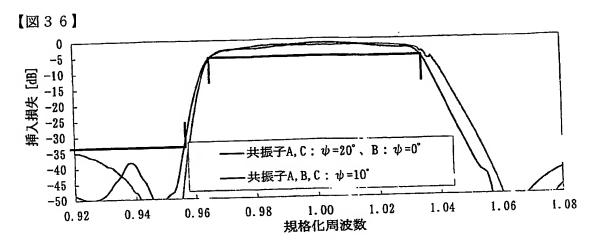
【図34】

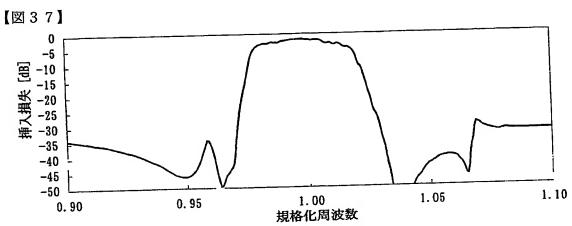


【図35】

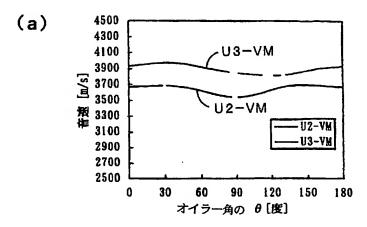


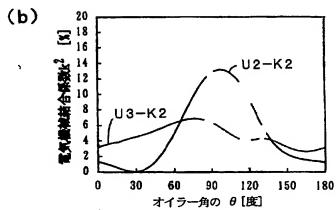
出証特2005-3003416

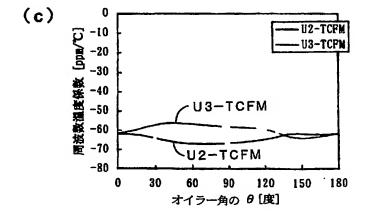




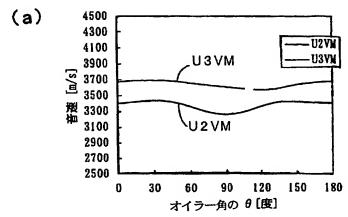


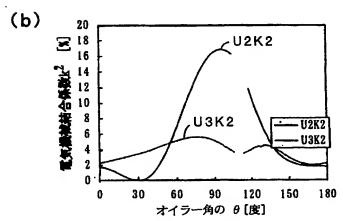


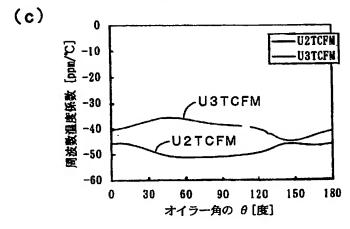






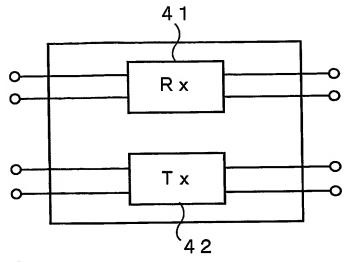




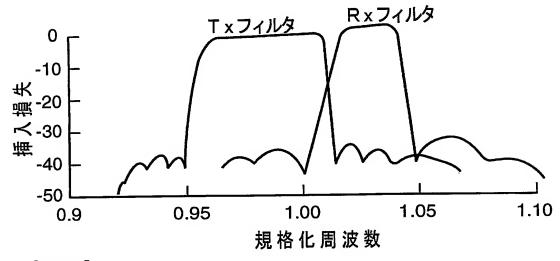




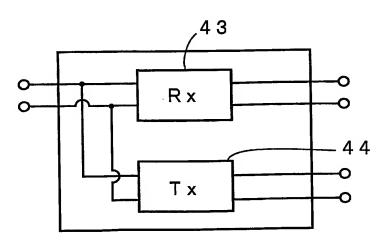
【図40】



【図41】

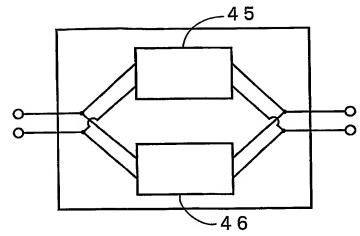


【図42】

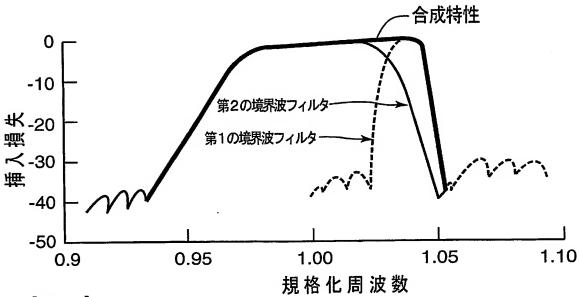




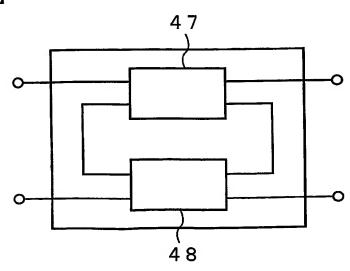




【図44】



【図45】





【書類名】要約書 【要約】

【課題】 フィルタ帯域の急峻化や、比帯域幅の異なる複数帯域のフィルタ、共振子を単一基板上に得ることで、小型で高性能な弾性境界波を用いた弾性境界波装置を提供する。

【解決手段】 単結晶基板 4 上に固体層 5 が積層されており、単結晶基板 4 と固体層 5 との境界に電極が配置されている弾性境界波装置であって、カット角が同じ単結晶基板 4 を用いて構成された複数の弾性境界波素子 2, 3 が備えられており、弾性境界波素子 2 の伝搬方位は、弾性境界波素子 3 の伝搬方位と異なっている、弾性境界波装置 1。

【選択図】 図1



特願2003-418526

#### 出願人履歷情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所

2. 変更年月日 [変更理由]

2004年10月12日

人在田」

住所変更

住 所

京都府長岡京市東神足1丁目10番1号

氏 名

株式会社村田製作所

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017929

International filing date:

02 December 2004 (02.12.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2003-418526

Filing date:

16 December 2003 (16.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.